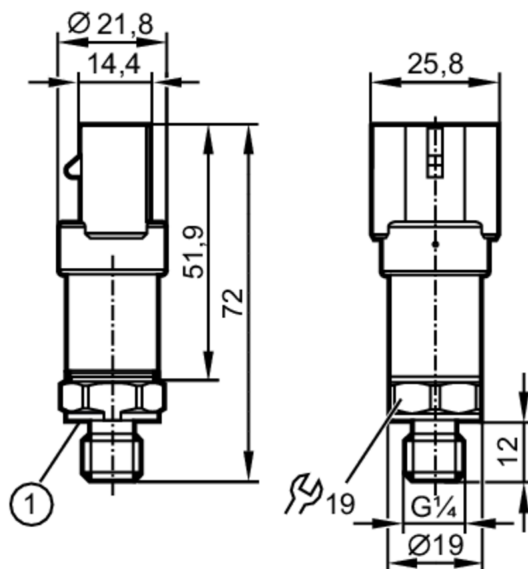




1 シーリング(パッキン)



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2)

アプリケーション

アプリケーション	モバイルアプリケーション用
媒体	液体及び気体
媒体温度 [°C]	-40~125
最小破壊圧力 [MPa]	30
最大許容圧力	25 bar 360 psi 2.5 MPa
最大許容圧力 [MPa]	2.5
最大許容圧力についての注意	スタティック
真空耐性 [MPa]	-0.1
圧力タイプ	ゲージ圧

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 16~32
消費電流 [mA]	< 12
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 0.1

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	アナログ信号



圧カトランスミッタ

PU-010-SEG14-B-DVG/AM

アナログ出力		1
電圧出力	[V]	0～10
最小負荷抵抗	[Ω]	2000
短絡保護		有
過負荷保護回路		有

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	[MPa]	0～1
------	-------	-----

精度 / 誤差

繰返し精度	[スパンに対する%]	$< \pm 0.05$, (温度変化 $< 10\text{ K}$ の場合)
総合精度	[スパンに対する%]	$< \pm 0.8$, (過締付けによるドリフト、ゼロ点/スパンエラー、非リニアリティ、ヒステリシスを含まず。)
誤差 リニアリティ	[スパンに対する%]	$< \pm 0.25$ (BFSL) / $< \pm 0.5$ (LS)
誤差 ヒステリシス	[スパンに対する%]	$< \pm 0.2$
長期安定性	[スパンに対する%]	$< \pm 0.1$, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差	[% / 10 K]	$< \pm 0.1$ (0～80 °C); $< \pm 0.2$ (-40～0 °C / 80～125 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差	[% / 10 K]	$< \pm 0.1$ (0～80 °C); $< \pm 0.2$ (-40～0 °C / 80～125 °C)

応答時間

アナログ出力の応答時間	[ms]	2
-------------	------	---

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～100
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 67, IP 69K

試験 / 認証

EMC	UN ECE R10, rev. 5に準拠	(E1準拠)
	ISO 11452-2	100 V/m
	DIN EN 61326-1	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	500 (x 9.81 m/s ²) (1 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10～2000 Hz)
MTTF	[年]	640
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。	

機械的仕様

重量	[g]	63
材質	ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PPS	
媒体接触部の材質	ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)	
最小スイッチング回数	6000万回, (1.2 x 定格圧力)	
締付トルク	[Nm]	25～35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2)	
接圧部のシーリング	水素化ニトリルゴム(DIN EN ISO 1179-2)	

PU5604

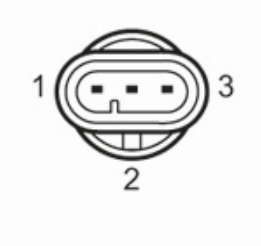


圧カトランスミッタ
PU-010-SEG14-B-DVG/AM

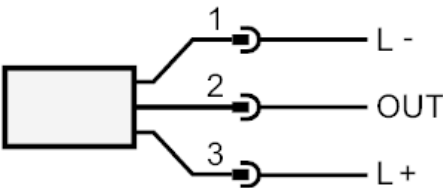
リストラクタ素子内蔵	有
備考	
備考	BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線)
	LS = 限界値設定
梱包数	1 個
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での表記をご参考願います。

電気接続

コネクタ式: 1 x AMP-Superseal, ケーブル長 最大: 30 m



接続



OUT アナログ出力